19 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63 - 106788

Mint Cl.4

證別記号

庁内整理番号

個公開 昭和63年(1988)5月11日

G 09 F 9/30 3/20 G 09 G

338

K-6866-5C D-7335-5C

外1名

未請求 発明の数 1 (全8頁) 審査請求

49発明の名称

アクティブマトリツクス駆動型装置の製造方法

願 昭61-254026 ②特

昭61(1986)10月24日 四出 顧

村 哲 也 Ш の発 明 者 # 繁 信 白 79発明 者 鉃 小 Ш 仍発 明 者 博 冒 明 渚 简 四発 武 伊発 明 者 柄 沢 郁 典 林 者 小 ⑦発 明 宫 田 伽発 跀 沯 夫 村 隆 者 近 79発 眀 松下電器產業株式会社 の出 顔 人 個代 理 人

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社內 大阪府門真市大字門真1006番地 大阪府門真市大字門真1006番地 大阪府門真市大字門真1006番地 大阪府門真市大字門真1006番地 大阪府門真市大字門真1006番地 大阪府門真市大字門真1006番地 大阪府門真市大字門真1006番地 大阪府門真市大字門真1006番地

松下電器產業株式会社內 松下電器産業株式会社内 松下電器產業株式会社內 松下電器產業株式会社内 松下電器產業株式会社内 松下電器産業株式会社内 松下電器產業株式会社內

敏 男 弁理士 中尾

咡

1、発明の名称

アクティブマトリックス駆動型装置の製造方法 2、特許請求の範囲

(1) 複数本の第1の配線と複数本の第2の配線 を絶縁層を介して互いに交蓋するように有し、前 記第1の配線と前記第2の配線に電気的に接続さ れたアクティア君子をマトリックス状に有し、前 記第1の配線あるいは前記第2の配線に属する複 数本の配線群の隣接する配線どうしが配線の末端 付近で第3の配ねによる抜税あるいは非線型光子 を介した第4の配線による接続によって互いに接 続され、且つ前記第3の配線による接続により前 記配線群を連絡的に蛇行した一本の配線とした構 成のアクティアマトリックスアレイ拡板を用い、 前記アクティアマトリックスアレイ拡板に対して 切断作薬や表面処理作薬あるいは他の部品との接 合作業等を行い、この後に前記館3の配輪による 接続と非線型米子を介した前記第4の配線による 接続をエッチングにより切り離すことを特徴とす るアクティアマトリックス駆動型装置の製造方法。

- (2) 第3の配線と第4の配線を形成した後に船線 層を形成し、その後に前記第3の配線と前記第4 の配線の少なくとも一部分が露出するように前記 絶経暦を選択形成した構成のアクティブマトリッ クスアレイ越板を用い、前記第3の記線による接 統と非総型素子を介した前記第4の配線による扱 統の切り離しを前記露出部分の配線の材料をエッ チングにより除去することによりおこなうことを 特徴とする特許請求の範囲第1項記載のアクティ プマトリックス駆動型装配の製造方法。
- (3) 第3の配線と第4の配線の非線型素子を除い た部分が第1の配線あるいは第2の配線のいずれ か一方と同時に形成されたアクティブマトリック スアレイ拡板を用いることを特徴とする特許額求 の範囲第1項記載のアクティブマトリックス駆動 型装置の製造方法。
- (4) 第1の配 と第2の配線とが非線型素子を介 した第4の配線により接続されたアクティブマト リックスアレイ基板を用いることを特徴とする特

許額求の範囲第 1 項記載のアクティブマトリック ス駆動型装置の製造方法。

(5) コンテンサを介してアクティア素子に接続された共通電極配線を有し前記共通電極配線と第 1 の配線あるいは前記共通電極配線と第 2 の配線とが第 3 の配線により接続されたアクティアマトリックスアレイ拡板を用いることを特徴とする特許請求の範囲第 1 項記載のアクティアマトリックス駆動型装置の製造方法。

(6) 非線型素子を介した第4の配線がダイオードを介した配線であるアクティブマトリックスアレイ基板を用いることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載のアクティブマトリックス駆動型装置の製造方法。

(7) ダイオードを介した第4の配線がリングダイオードを介した配線であることを特徴とする特許 請求の範囲第8項記載のアクティブマトリックス 駆動型装置の製造方法。

3、発明の詳細な説明

ンサ502とともにマトリックス状に配置されて いる(説明図のため4XBのマトリックスである が実際のTV表示用のものでは数万~数十万の面 素質種が作り込まれる)。またコンデンサ502 は画像表示部(破線EFGHで囲まれた領域)全 体に張りめぐらされた共通電極配線105にも移 続されている。111と112と115 はそれぞ れ第1の配線と第2の配線と共通電板配線を並板 外部の回路と接続するための外部接税端子である。 そして第5図のごとくのアクティブマトリックス アレイ基板と対向電極を有する対向越板の2枚の 基板に配向処理を行い、面像表示部において2枚 の基板を数ミクロン程度の間隙をもたして対向さ、 せて固定し、その後拡板の間隙に液晶を封入し、 破線ABCDにそって샲板100を切断し、さら に偏光板を貼り付け、外部接続端子を外部の駆動 回路に接続するというような手順により液晶表示 装置が作られる。このようにしてアクティアマト リックスアレイ基板を使って液晶表示激裂を作る 場合その工程中に生じる静能気のため不良(TF

産衆上の利用分野

本発明は絶縁性悲板上にスイッチング案子等のアクティア素子を多数マトリックス状に配置してなるアクティアマトリックスアレイ基板を用い、液晶材料やエレクトロルミネッセンス材料(EL材料)などの被駆動材料を駆動したり、センサ材料(たとえば光電変換材料)を順次走査するアクティアマトリックス駆動型装置の製造方法に関するものである。

従来の技術

以下アクティア素子として関膜トランジスタ (TFT)を有するアクティブマトリックスアレイ基板を用いて液晶材料を駆動する液晶表示装置の製造方法を例に説明を行う。

第5 図は液晶表示装置の作成に用いている従来のアクティブマトリックスアレイ 拡板の説明図である。 1 0 0 は透光性の 絶縁性 拡板であり、 1 0 1 は第 1 の配線、 1 0 2 は第 2 の配線である。 5 0 1 は T F T であり第 1 の配線と第 2 の配線とに接続されており透光性の 顕素覚征 5 0 0 とコンデ

下が静電気により破壊されたり特性が変動してる。 まい頭像欠陥となる現象)が発生することがある。 そこで第5 図に示したアクティフマトリックに記 を加強には液晶表示装置の作成工程中に起かれて で気にはる不良の発生を抑えるための工夫と111211 2 を相互に接続する相互接続配線506を設ける で配線により外部から加わった砂盤気は非常に多く の配線に分散され、破線ABCDにその配線に分散され、破線ABCDにその配線を1な のの切断を行い第1の配線と第2の配線を1本 では対象により外離してよるは のの切断を行い第1の配線と第2の配線を1本 を1100分離してしまうまでは は成については はいる。(上記博成につい とが知る61-88557号公報多額)

発明が解袂しようとする問題点

第1の配線や第2の配線に断線が生じると画像不良となる。従って液晶要示装置を組み立てる前にアクティブマトリックスアレイ基板単体の時点で断線の有無を検査し不良基板を選別除外することが生産性やコストの点で重要となる。ところが第5回のような辞電気対策を行った従来のアクティ

プマトリックスアレイ悲板では、 通例数百本にも 及ぶ第1の配線101と第2の配線102のそれ ぞれ 1 本ごとについて、その両端に検査装置の検 遊針を接触させて湖通検査する事になり、 及い 検 査時間と多数の配線を正確に検査するための高い 確度と信頼性を有する検査装置が要求され、むし ろ検査のために時間と投用がかかってしまい不良 益板を選別除外するメリットが小さくなってしま う。さらに第5回では導通検査を行うため配線1 0 1、 1 0 2 の片側でしか配線 5 0 6 による相互 の接続を行っていないが、さらに静電気に強くす るために配線101、102の両端で隣接する配 線を接線してしまうと断線検査は不可能となって しまう。また第5図の構成では第1の配線101 と弟2の配線102間にショートがあってもこれ を事前の復気的検査で選別することができない。 すなわち第5図のごとくの静電気対策を行うと不 良益板を電気的検査で選別する事ができないとい う問題点があった。

また静電気対策に関しても従来の方法では抵板

工程が増加する。

本発明は上記の点に鑑み、静電気対策を行いつつも容易に断絶検査や知絡検査を可能とし、更に基板切断後においても静電気対策の残存を可能とし、基板の切断とは独立して静電気対策の解除を行える構成とし、生産性(歩智まり、スループット等)の向上とコストの低減をはかることを目的とするものである。

問題を解決するための手段

上記問題点を解決するなののないのは、アクティアマトリックスアレイを扱いが、 第5回で破験 BFGHの外側 ABCDの内側の領域をこのように称れる DE 第1の配線の末端を第3の配線とは、 2を記録となるのでは、 2を記録となるをであるのでは、 3の配線の末端であるのでは、 3の配線の末端であるのでは、 3の配線であるが、 3の配線であるが、 1の配線であるが、 1の配線であるが、 1の配線であるが、 1の配線であるが、 1の配線であるが、 1の配線に関しても第1の配

切断時から外部回路への接続が完了するまでの同は都式気に対して無防備の状態である。 とりわけ 切断作業にダイヤモンドカッター等の機械的接触を伴う方法を用いると、切断作業自体が静電気を 発生させ不良の発生の原因となってしまい、 拡板 切断時における静電気対策が問題となる。

線と同じ構成とし、これらに加えて越板の切断とは独立して第3の配線と第4の配線を任意の時点でエッチングにより切断分離できる構成のアクティブマトリックスアレイ越板を作成し、これを用いて液晶表示姿質を製造することである。

作 用

特開昭63-106788(4)

実 旅 例

以下、本発明の実施例を図面にもとずいて説明する。第1図は本発明の第1の実施例に用いるアクティブマトリックスアレイ結板である。100は絶縁性拡板であり、第1の配線101と第2の配線102は絶縁性の神順(図示せず)を介して近いに交差している。また破線EFGHで囲まれ

をすれば、第1の配線に断線が無い場合には11 1 a - a - b - c - d - e - f - g - h - 111 b の経路で電流が流れるので、この導通状態を調 べることで4本の配線群の一括した断線検査が可 能となる。6本の第2の配線の配線群も同様に外 部接線機子112aと112b間の導通状態を検 査することにより一括した断線検査が可能となる。

第2図は第1図におけるリングダイオードを介した第4の配線104の構成を説明するものである。第2図(a)で101は第1の配線、107はダイオードであり108は基板切断後の任意の時点でエッチングにより配線を切断するための部分を示している。第2図(b)は第2図(a)に相当する部分の変際の平面図である。第2図(c)と第2図(d)は、それぞれ第2図(b)のABはとCDはでの断面図である。100は絶縁性基板でありこの場合がラス基板を用いている。第1の配 101と第4の配線の主要部(ダイオード以外の部分)はCr 初級を用いて同時に形成されたものである。201は SiNx 海豚でありTP

た画像表示部は第5図のものとまったく同様の構 成であり、アクティブ帯子であるTFTを第1の 配線と第2の配線の交流部付近にマトリックス状 に有している。 TFTのゲート低極は第1の配線 101と接続されソース電極は第2の配線102 と接続され、ドレイン電板は囲素電板と信号記憶 用のコンアンサに接続され、コンアンサは共通電 極配線105にも接続されている。4本の第1の 配線による配線群はアクティブマトリックスアレ イ装板の外周部において第3の配線103による 接続とダイオード107を介した第4の配線10 4による接続により交互に接続されている。10 6 は基板切断後の任意の時点でエッチングにより 第3の配線と第4の配線を切断するための部分を 示すものである。なおダイオードは正電圧のしき い値をもったものを2個リング状に接続したリン グダイオードとして用いている。 1 1 1 4 と 1 1 1 b は第 1 の配線を外部回路に接続するための外 部接統備子であるが、これらに検査針を当ててダ イオード107のしきい値以下の電圧で導通検査

Tのゲート絶縁膜及び第1の配線と第2の記線間 の絶縁に用いられている。202はアモルファス シリコン遊騰でありTFTの半導体層として用い られている。203は第4の配線の材質CTとは 異なった材質(たとえばA1)により形成された TFTのソース・ドレイン電極であり、これらは Cr 荷順によるゲート電極とともにアモルファス シリコン河膜202部にTFTを形成している (なお第2図(d)はTFTの断面図となってお り、画像表示部のTFTと全く同時に形成されて いる)。そしてTPTのゲート気極とソース電極 を投続することによりダイオード107が実現さ れている。なおこの場合203のソース・ドレイ ン電極は第2の配線と同一材料であり同時に形成 されたものである。そして106部における Si N× 薄膜201が選択的に除去されて第4の配額 の一部が露出している。とのような構成でリング ダイオードを介した第4の配線による投級が形成 される。また第3の配線による技能についても第 2 図におけるダイオードを省略した構成に形成さ

特開昭63-106788(5)

れている。以上の构成のアクティブマトリックスアレイ基板をCrのエッチング液に没続するとCrのみが铬け去り、隣接した第1あるいは第2の配線図の接続をエッチングにより任意の時点で容易に分離することができる。

従って、第1回のアクティブマトリック場合、 なお板を用いて液晶表示でありながらも静電気は には板を断線の検査が可能でありながらも静電気は にてでの外部からの窓初の流入に似象される になるがからの窓初の流入に似象ないに なながからの窓初の流入に似象ないないに なながいたないにないないにないないに での外部を全体であからにないないにないないに での外部を全体であからにないないにないないに での外部を全体であからにないがにないがにないがに での外部でのがいる。 での外部では、の での外部では、の での外部では、の での外部では、の での外部では、の でのがいたがいた。 でのがいたが、 でいたが、 でいが、 でいたが、 でいなが、 でいなが、 でいたが、 でいたが、 でいなが、 でいが、 でいなが、 でいが、 でいなが、 でいなが、 でいなが、 でいなが、 でいなが、 でいなが、 でいなが、 でいなが、 でいなが

ダイオードを介した第4の配線104と配線30 0により接続された関係になっており、外部から 電荷が流入しきい第1の配線と第2の配線である イオードのしきい値の2倍以上の電圧差が生じる と、1の配線と接続されているのでは、1の配線と接続されている)のでは、1の配線と接続されているのでは、2の配線と接続されているのでは、2の配線と接続されているのでは、2の配線と接続されている。

従って、第3図のアクティブマトリックスアセイ ないて、第3図のアクティブマトリックスアセス ないないではないでありながら外部から 流にしたではないではななないでありながられる 気によるアクティブネチの破壊や特性の変動が起こりにくくなる。また基板の配線に立む気が任むないではないではないではないではないではないがにはないののではないののではないできる。

次に本発明の第3の実施例について説明する。

よる接続を形成するために余分な海線形成及びパターニングは行っておらず、全く静電気対策をしない場合と比べても増加する工程は第3と第4の配線を切断するためのエッチングとこれに伴う洗浄のみであり、静電気対策を施しながらも液晶表示装置製造全体にしめる工程の増加の割合は大変小さく、きわめて有効な方法である。

次に本数明の第2の認施例について説明する。 第3図は第2の実施例に用いるアクティアの 第3図は第2の実施例に用いるアクティアの まったでしてある。 まったでである。 なったでである。 なったでではないででは、 なったでである。 なったででは、 なったででは、 なったででは、 なったででは、 なったででは、 なったででは、 なったででは、 なったででは、 なったでは、 なったででは、 なったでは、 なったでは、 なったででは、 なったでは、 なったででは、 なったでは、 なったでは、 なったでは、 なったでは、 なったでは、 なったでは、 なったででは、 なったででで

第4団は第3の契施例に用いるアクティブマト リックスアレイ結板である。破線EFGH部で囲 まれた画像表示部の構成は第1の実施例のものと 全く同じであるが、アクティブマトリックスアレ イ 恭 板 の 外 周 郎 に お い て 、 4 本 の 第 1 の 配 粋 1 0 1による配線群と6本の第2の配線102による 配線群と共通電極配線105かそれぞれ互いにり ングダイオードを介した第4の配線104b,1 04c,104dにより間接的に接続されている ことである(ただし104b,104c,104 d は実際には直列n 段のリングダイオードにより 構成されている、これは第1の配線と第2の配線 と共通電極配線間のショート検査(ショートがあ るとやはり面像不良となる)を行う際に1段あた りのリングダイオードにかかる電圧を小さくし枚 査を確実にするためである)。 この場合も面像炎 示部のTFTのゲート電極とソース電極間にはダ イオードのしき Ν 依の π 倍以上の電圧はかからな くなっておりゲート電極とソース電療師での静電 気破壊が起こりにくくなる。 ・

時開昭63-106788(6)

尚、本発明の上記3実施例においては説明のため第1の配線101と第2の配線102か合計10本のもので表現したが、実際の数100~数100~なの配線を有するアクティブマトリックスアレイ基板についても原理的に全く関機のよりにありた。また、上記3実施例では切断線ABCD上に第1の配線と第2の配線やこれらにつかが顕したの基板切断時のカッターや切断後の基板を保持するキャリアや容器と直接材

トリックスアレイ基板の要部平面図、第2図は第1図における第1の配線筒のリングダイオードを介した第4の配線による接続の説明図であり、第2図(b)は要部平面図、第2図(b)は長れぞれ第2図(b)のAB線とCD線での断面図、第3図は第2の変部平面図、第4図は第3の実施例のアクティブマトリックスアレイ基板の要部平面図、第4図は第3の実施例のアクティば発来のアクティブマトリックスアレイ基板の要部平面図である。

代理人の氏名 弁理士 中尾仮男 ほか1名

科が触れる確率が従来例に比べて非常に小さくなっており、カッターや治具や容器からの静電気的な 破壊も少なくなっている。

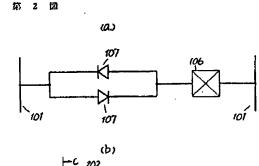
発明の効果

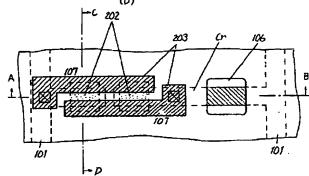
以上述べてきたように本芸術のアクティブマトリックスアレイ拡板を用いることにより、 慈板の切断と独立した任意の時点まで一括した断線の検査を可能としながらも静電気によるアクティブ発子の破壊や特性の変動発生も低減でき、 静電気による不良発生を抑え、コストの低減と生産性の向上をはかれ、実用的にきわめて有効である。

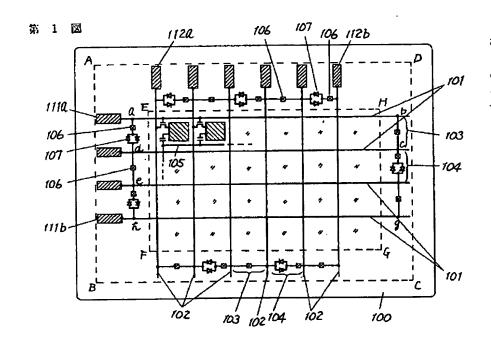
また本発明の上記3実施例で、1枚の拡板から1枚のアクティアマトリックスアレイ拡板しか作らない場合には、切断線ABCDの外側は変現しようとする液晶表示装置と関係しないので、拡板切断を全くおこなわなくても特に問題はなく、この場合には切断作業を省略でき工程が链路化されるという効果も生する。

4、図面の簡単な説明

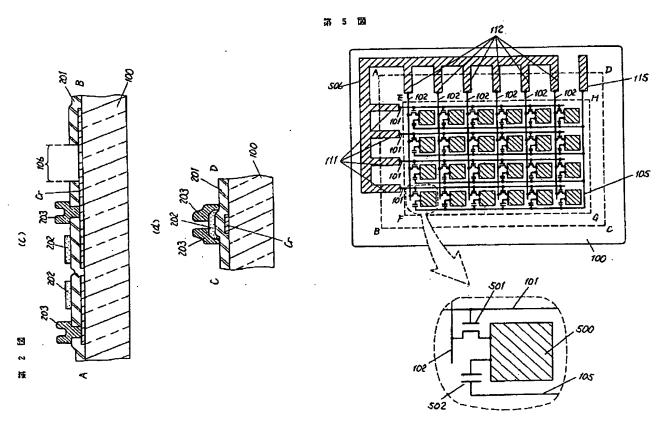
第1図は本発明の第1の実施例のアクティブマ

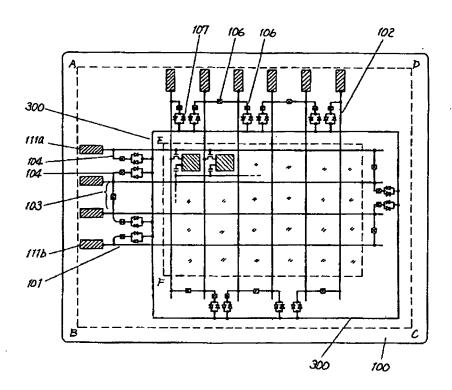






101 —第10配線 102 —第20配線 103 —第30配線 104 —第40配線 107 --- 97/1-ド





第 4 図

